

紫外線 LED ランプ SMD タイプ  
標準仕様書  
品番：NS365L-7SFF

ナイトライド・セミコンダクター株式会社

1. 品名：紫外線LEDランプ SMD タイプ

2. 品番：NS365L-7SFF

3. 絶対最大定格

項目	記号	最大定格	単位
直流 順方向電流	$I_F$	25	mA
パルス順方向電流*1	$I_{FP}$	100	mA
許容損失	$P_D$	100	mW
動作温度	$T_{OPR}$	-30 to +80	
保存温度	$T_{STG}$	-30 to +85	

\*1 条件：デューティー比 1/10, パルス幅 0.1msec

4. 初期電氣的・光学的特性 (Ta=25 )

項目	記号	条件	最小	標準	最大	単位
直流順電圧	$V_F$	$I_F=20mA$	3.2	3.6	4.2	V
ピーク波長*2	$\lambda_p$	$I_F=20mA$	363	-	370	nm
スペクトル半値幅		$I_F=20mA$	10	-	20	nm
光出力 *3	$P_o$	$I_F=20mA$	-	1.2	-	mW

\*2 ピーク波長は  $\pm 2nm$  の誤差を含みます。

\*3 光出力は、 $\pm 10\%$ の測定誤差を含みます。

5. 標準電氣的・光学的特性

別紙ご参照ください

6. 外形寸法・材質 (RoHS 指令に適合)

別紙ご参照ください

7. 信頼性

(1) 試験項目および試験結果

・機械的試験結果

試験項目	試験条件	記事	試験結果	
			LTPD	故障数
落下試験	高さ 1 m から落下	2 回	20%	0 / 11

・環境試験結果

試験項目	試験条件	記事	試験結果	
			LTPD	故障数
半田耐熱試験 (リフロー半田)	$T_{SOL} = 260 \pm 5$ , 10 秒	2 回	10%	0 / 22
半田付性試験 (リフロー半田)	$T_{SOL} = 235 \pm 5$ , 5 秒 (フラックス使用)	1 回 半田濡れ性、95%以上	20%	0 / 11

・寿命試験結果

試験項目	試験条件	記事	試験結果	
			LTPD	故障数
常温通電試験	$T_a = 25 \pm 2$ , $I_F = 25\text{mA}$	1000 時間	10%	0 / 22
高温通電試験	$T_a = 80 \pm 2$ , $I_F = 5\text{mA}$	1000 時間	10%	0 / 22
高温放置試験	$T_a = 85 \pm 2$	1000 時間	10%	0 / 22
高温高湿通電試験	$T_a = 60 \pm 2$ , $RH = 90 \pm 5\%$ , $I_F = 15\text{mA}$	500 時間	10%	0 / 22
高温高湿放置試験	$T_a = 60 \pm 2$ , $RH = 90 \pm 5\%$	500 時間	10%	0 / 22

(2) 故障判定規格

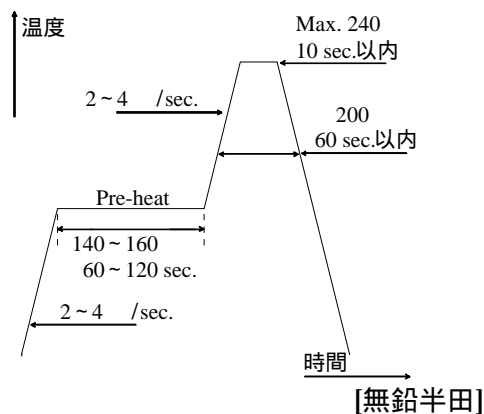
項目	記号	測定条件	判定規格	
			下限	上限
順電圧	$V_F$	$I_F = 20\text{mA}$	-	(U) × 1.1
光出力	$P_o$	$I_F = 20\text{mA}$	(L) × 0.5	-

(U) : 個別規格最大値、(L) : 個別規格最小値

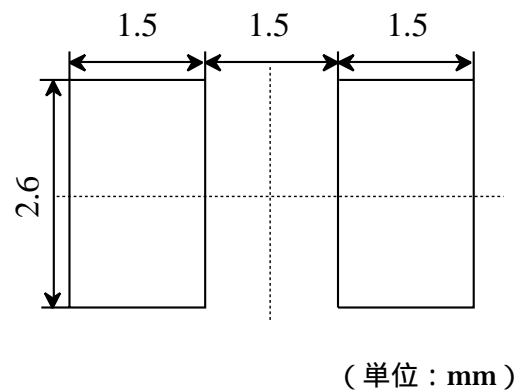
8. 取り扱い上の注意事項

- (1) 点灯中の本製品からは強い紫外線が出ています。目を傷める危険がありますので、直視しないようにしてください。やむを得ず点灯中の製品を観察する場合には必ず紫外線をカットする防護めがねを使用してください。
- (2) 本製品は、静電気、サージ電圧に対して敏感です。お取り扱いに際しましては、万全な静電気対策をおとりください。
- (3) 通電中のLEDは発熱いたします。ご使用の際には、熱の発生にご注意ください。特に本製品複数個を集積してご使用される場合には、各素子の周囲温度等環境条件が絶対最大定格を超えることがないように放熱設計等にご配慮ください。
- (4) 開封後は30℃以下、60%以下の環境で7日以内に半田付けを完了してください。万一、未使用のLEDが残った場合には、乾燥剤(シリカゲル)入り密閉容器等で保管してください。
- (5) 本製品は、リフロー対応品です。ディップ半田については保障できませんのでご了承ください。  
半田付け推奨条件については下図(温度プロファイル)を参照ください。

温度プロファイル



推奨取り付けパターン



本品は封止材料にシリコン樹脂を用いているため、LED 上面の封止部分が柔らかく、力が加わると信頼性に影響を及ぼす恐れがありますので、封止部に圧力を加えないでください。また、自動実装機をご使用の際は、直接封止部へ作用を及ぼさないような吸着ノズルをお使いください。

基本的に半田の取り付け後の修正は行なわないでください。

リフロー半田は2度までとしてください。

半田付け時、加熱された状態でLEDにストレスを加えないでください。

半田付け後、プリント基板をそらさないでください。

- (6) 原則として、有機溶剤による洗浄は避けてください。アセトンなどの有機溶剤が表面に付着しますと、パッケージ及び樹脂の信頼性に影響を及ぼす恐れがあります。また、基本的に超音波洗浄は行なわないでください。
- (7) 本製品は一般電子機器に使用されることを意図しております。きわめて高い信頼性、安全性が必要で、故障や誤作動により直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼしたりする危険のある用途にはご使用なさないでください。
- (8) 本製品に不具合が見受けられた場合は、直接弊社営業までご連絡ください。弊社の許諾を得ずに本製品の解体や分析などのリバースエンジニアリングにあたる行為を行わないでください。

9 . 保証

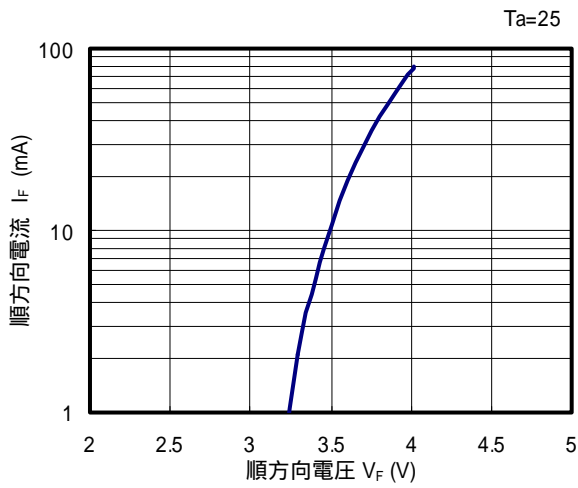
- (1) 本製品は、製品単体での保証に限らせていただきます。
- (2) 受け入れ検査は製品納入後速やかに実施してください。規格外と認められた製品については、その理由、数量を明記の上、原則として製品単体で返却できるものとします。
- (3) 実機組み込み、実使用上の寿命、その他の品質については貴社にて十分ご確認ください。
- (4) 故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼしたりする危険のある用途にはご使用なさないでください。なお、弊社との書面による合意がなく、弊社が意図した標準用途以外で使用されたことにより発生した損害などについては、弊社では一切責任を負いかねますので、ご了承願います。
- (5) 設計に際しましては、仕様範囲内でご使用いただきますようお願いいたします。仕様範囲外でご使用された場合、その後に発生した機器の不良や欠陥については、弊社では責任を負いかねますのでご了承願います。

10 . その他

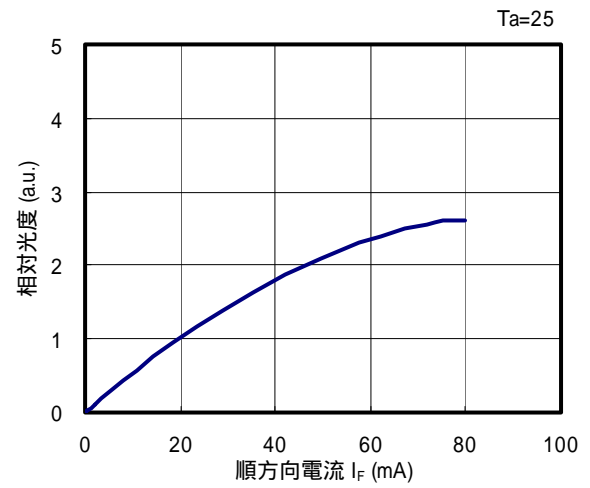
- (1) 電極及びリード部分は銀メッキがほどこされております。腐食性ガス等を含む雰囲気さらされると、メッキ表面が変質する恐れがありますので、保管雰囲気の管理に充分注意して下さい。納入状態での保管は6ヶ月を限度としてください。それ以上の期間となる時は温湿度の安定した環境で保管し、1年を限度としてください。
- (2) 本書に記載の技術情報は製品の特性などを示したものであり、その仕様にして弊社及び第三者の知的財産権の保証、または実施権の許諾を行うものではありません。
- (3) 本製品の仕様及び外観は改良のため、予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

電氣的・光学的特性

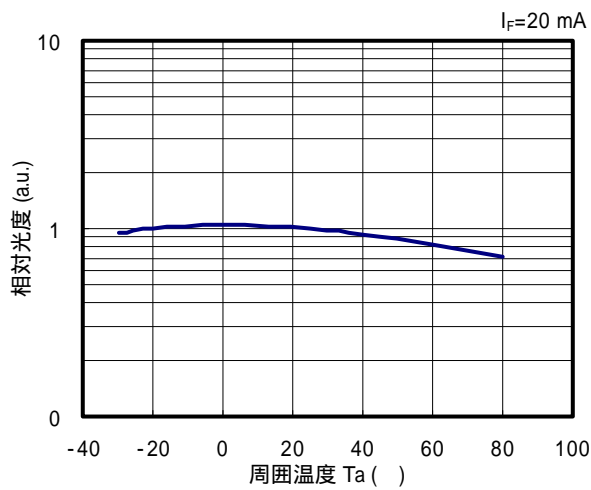
順方向電圧 - 順方向電流特性



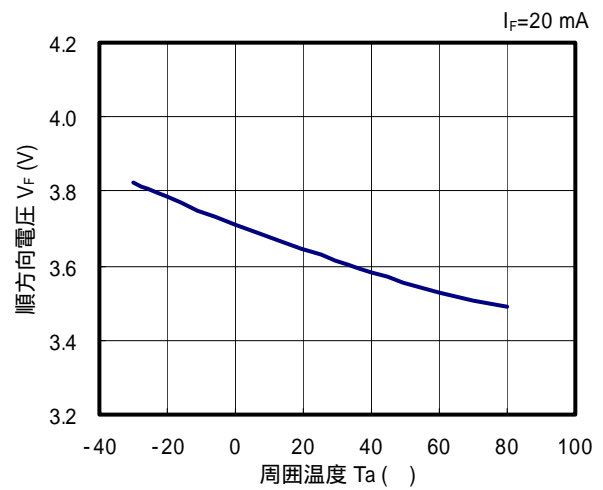
順方向電流 - 相对光度特性



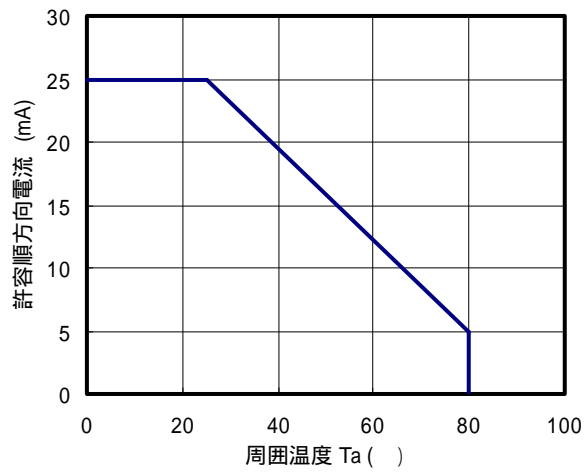
周囲温度 - 相对光度特性



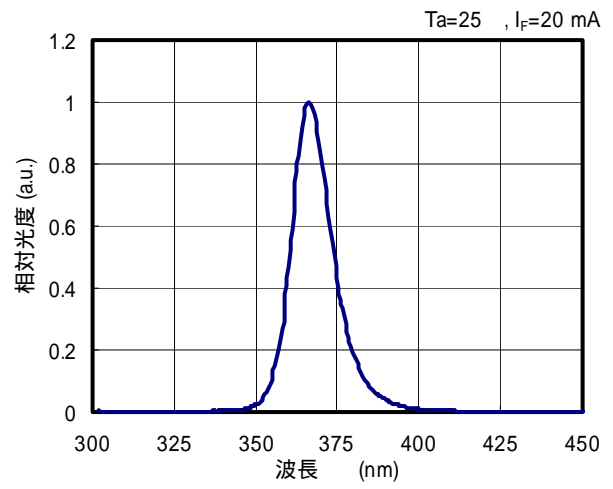
周囲温度 - 順方向電圧特性



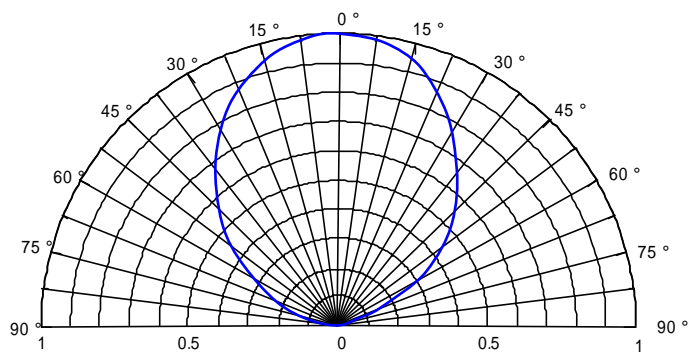
周囲温度 - 許容順方向電流



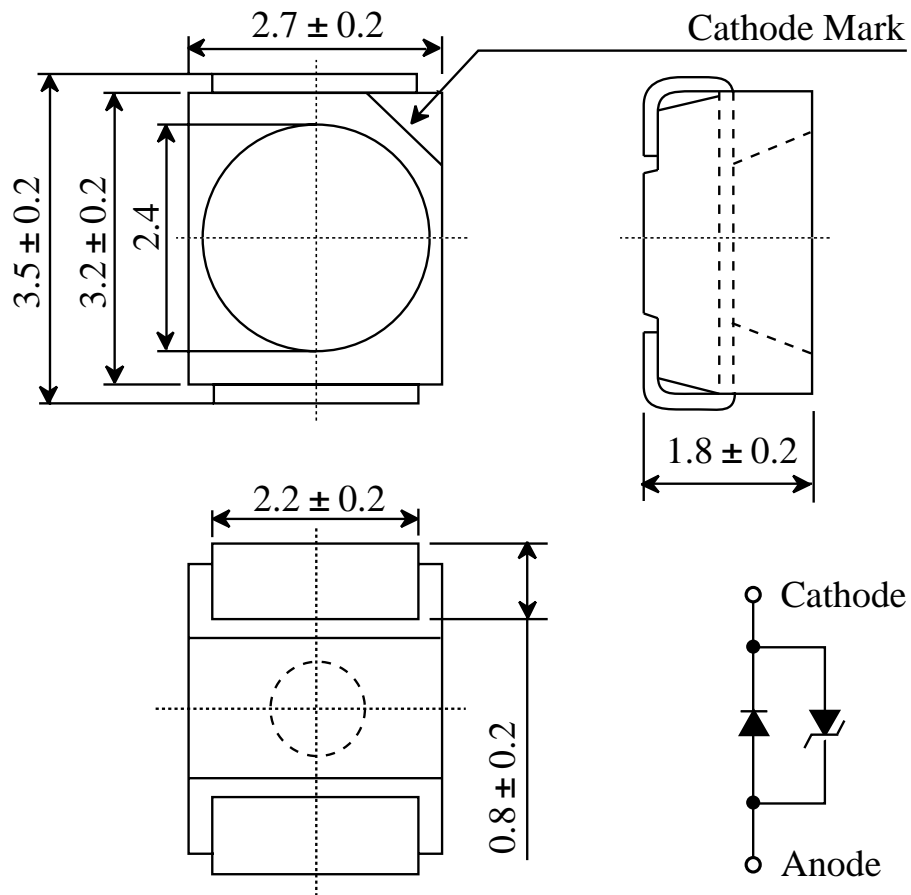
発光スペクトル



指向特性



外形寸法図



(単位：mm)

\*本製品には、静電気に対する保護回路としてツェナーダイオードが内蔵されています。

項目	材質
パッケージ	耐熱性ポリマー
封止樹脂	シリコン樹脂
電極	銀メッキ

